

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2019-012

**广东世运电路科技股份有限公司**  
**关于预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司**  
**公司向银行申请综合授信额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度公司与子公司鹤山市世安电子科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》。

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“子公司”）在 2019 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 10 亿元的综合授信，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。实际融资金额以银行与公司及子公司实际发生的金额为准。

该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见：

公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司因发展和生产经营需要，2019 年拟向银行申请最高额不超过人民币 10 亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜，系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2019年4月9日